

## 群聯於 Computex 展出全系列創新儲存產品與 AI 方案

[台北國際電腦展 \(Computex\)](#) 將於 2024 年 6 月 4 日盛大開幕，聚焦人工智慧運算 (AI Computing)、前瞻通訊 (Advanced Connectivity)、未來移動 (Future Mobility)、沉浸現實 (Immersive Reality)、綠能永續 (Sustainability)、創新 (Innovations)；而為了呼應近期的生成式 AI 落地應用需求上升以及擴大群聯獨家專利的生成式 AI 落地微調運算方案『[aiDAPTIV+](#)』的普及率，群聯電子 (Phison; 8299TT) 將在 Computex 南港展覽館參與攤位展出。作為全球領先的 NAND 控制晶片及 NAND 儲存解決方案的領導廠商，群聯電子將於 Computex 期間 (2024/6/4-6/7) 將展示多款創新儲存產品和 AI 解決方案，緊扣市場需求趨勢，為業界帶來全新技术體驗。

**PHISON**

**Engineering Imagination, Together**

**COMPUTEX TAIPEI**

Exhibition Dates: TUE 06/04 - FRI 06/07, 2024

Opening Hours: 09:30 - 17:30

Venue: 4F, Nangang International Exhibition Center, Hall 1  
南港展覽館 1 館 4 樓  
(台北市 11568 南港區經貿二路 1 號)

Booth No. M0431a

### 群聯將於 Computex 展出全系列創新儲存產品與 AI 方案

在本次 Computex 展會中，群聯將展示多款頂尖技術產品，包括：

- [aiDAPTIV+方案](#)平台與應用場景：群聯 Phison 攜手 [研華 ADVENTECH](#)、[智聯服務 ACER Synergy Tech](#) 和 [永擎 ASROCK RACK](#)，展示 aiDAPTIV+ 伺服器平台及 [北港武德宮的 AI 解籤應用現場實機 DEMO](#)，彰顯其在生成式 AI 落地微調運算領域的深厚實力。
- [全球首款 PCIe 5.0 DRAM-Less E31T SSD 儲存方案](#)：延續旗艦 PCIe 5.0 E26 技術，群聯推出高效能 DRAM-Less E31T SSD 儲存方案，將是全球首款速度達到 10GB/s 的主流 SSD

(Mainstream SSD)，為儲存市場以及 PC OEM 帶來革命性變革。

- [PASCARI 品牌全系列 SSD](#)：專為伺服器與企業級應用打造，涵蓋[高階極速 X 系列](#)、[開機 B 系列](#)、[資料中心 D 系列](#)、[SATA 系列](#)及 [AI 模型微調訓練專用 AI 系列](#)，滿足各類資料儲存與 AI 運算需求。
- 浸潤式冷卻環境的 PASCARI 企業級 SSD 方案：展出 [X200](#) 與 [D200](#) SSD，適用於高效能及低溫儲存應用。
- [全球首款原生 USB 4.0 單晶片控制晶片 U21](#)：引領移動儲存新紀元，提供卓越的傳輸性能。
- [Retimer 與 Redriver IC](#)：展示全球首款通過 CXL 1.1 協會認證的 PCIe 5.0/CXL 2.0 [Retimer PS7201](#)、全系列的 PCIe 5.0 [Redriver IC](#) 方案、以及次世代 PCIe 6.0 Retimer IC PS7162，全面支援高速傳輸需求。
- APEX Storage X16 PCIe 5.0 超高速 AIC 卡：整合旗艦 PCIe 5.0 SSD E26，為 AI 機器學習以及高密度資料讀寫等極速效能應用提供卓越性能的儲存解決方案。

群聯執行長潘健成表示：“我們很高興能首次參加台北國際電腦展，這是展示我們技術創新的絕佳平台。群聯一直致力於提供高效能和高可靠性的儲存解決方案。這次展示的多款新產品不僅是我們技術實力的體現，更是我們對市場需求的積極回應。我們相信，這些創新產品將為客戶帶來極大的價值和競爭優勢。”

歡迎各界人士於 2024 年 6 月 4 日至 6 月 7 日期間蒞臨台北國際電腦展 (Computex)，親臨南港展覽館 1 館 4 樓 [群聯攤位 \(M0431a\)](#)，深入了解群聯的創新儲存產品與 AI 解決方案。

群聯於 Computex 展示的產品介紹：[www.phison.com/events/computex-2024](http://www.phison.com/events/computex-2024)

Phison's Computex Media Kit：[www.phison.com/media-kits/computex-2024](http://www.phison.com/media-kits/computex-2024)

## [群聯公告暨新聞稿訂閱]

如欲獲取群聯新聞稿或其它公告，請訂閱：[群聯投資人關係訊息訂閱](#)

## [關於群聯的關鍵數字]

- 超過 23 年的 NAND 控制晶片暨 NAND 儲存方案整合經驗
- 全球超過 4000 位員工，且 70% 以上為工程師
- 全球近 2000 個 NAND 儲存相關專利
- 透過 5+5 長期發展大戰略，驅動長期千億級營收
- SSD 控制晶片全球市佔率超過 20%
- 車用控制晶片全球市佔率超過 40%
- 群聯與日本 KIOXIA（原 TMC 東芝記憶體）、美光 Micron、威騰 WDC、三星、SK Hynix 等 NAND 原廠，均為長期合作夥伴。
- 超過 70% 營收貢獻度來自於『非消費型』的 NAND 儲存應用市場，包含伺服器、車載系統、嵌入式系統、工控應用、電競主機、生成式 AI 等，讓群聯能在 NAND 產業的波動變化下，依舊能維持相對穩定的營收與獲利。
- 群聯對整體 NAND 產業生態鏈的掌握（包含從上游的 NAND 原廠的雙向合作關係、NAND 控制晶片與儲存模組的供應鏈夥伴、至下游的 NAND 儲存應用客戶等），是群聯所能帶給全球客戶與夥伴的不可取代價值，也是群聯能在 NAND 產業屹立不搖的關鍵優勢。

## [關於群聯電子]

群聯電子 (Phison Electronics Corp.) 長期耕耘於快閃記憶體控制器晶片領域，是全球 NAND 儲存控制晶片 (NAND Controller) 及存儲解決方案 (NAND Storages) 領導廠商。從 IP 技術授權、晶片設計、系統架構解決方案、系統整合至成品，為不同需求的客戶提供最佳的產品與服務。在各項產品類別上，包括 SSD (PCIe/SATA/PATA)、UFS、eMMC、SD 與 USB 介面，皆可提供完整的存儲解決方案。

歡迎拜訪 [群聯網站](#) 或 [群聯 Q&A](#) 以更了解群聯電子。

### 群聯電子發言人

于紹庭 Antonio Yu

TEL: 037-586-896 #10019

Mobile: 0979-105-026

Email: [antonioyu@phison.com](mailto:antonioyu@phison.com)

### 群聯電子代理發言人

呂國鼎 Kuo-Ting Lu

TEL: 037-586-896 #26022

Mobile: 0979-075-330

Email: [kuoting\\_lu@phison.com](mailto:kuoting_lu@phison.com)

## [預測性陳述聲明]

本新聞稿所提供之資訊(除歷史資訊之外)屬於預測性陳述。在此敬告讀者，預測性陳述乃基於群聯之合理認知以及就現狀所作的預估，且將受到各種風險以及不確定因素影響，因此可能造成實際結果和預測性陳述之內容顯著不同。這些風險以及不確定性因素包括但不限於，供給與需求變化、產銷能力、開發成功、及時導入市場、市場競爭、產業循環、客戶財務狀況、匯率浮動、法律訴訟、法令變更、全球經濟變化、自然災害、其他可能會影響

群聯電子新聞稿  
發佈日期：2024 年 6 月 3 日

**PHISON**

群聯業務營運的不確定因素。鑑於此，請者請勿倚賴預測性陳述。除法律另有規定外，無論是基於新資訊、未來事件或是其他因素，群聯皆無義務更新預測性陳述。